

SML1216C

- 5Φ丸型標準2色LED、発光色：A赤 & B緑、チップ材質：赤側GaAsP、緑側GaP、レンズ色：無色透明
- 家電・OA(FA)・その他一般表示用、標準光度タイプ、RoHS対応、鉛フリー半田耐熱対応

●最大定格

項目	記号	定格	単位	備考
許容損失	PD	75	mW	同時点灯時も同様
直流順電流	IF	30	mA	
順電流低減率	△IF	-0.45	mA/°C	25°C以上
パルス順電流	IFP	100	mA	周波数:f=1kHz パルス幅:tw≤100μ
直流逆電圧	VR	4	V	
動作温度	Topr	-30～85	°C	
保存温度	Tstg	-30～100	°C	

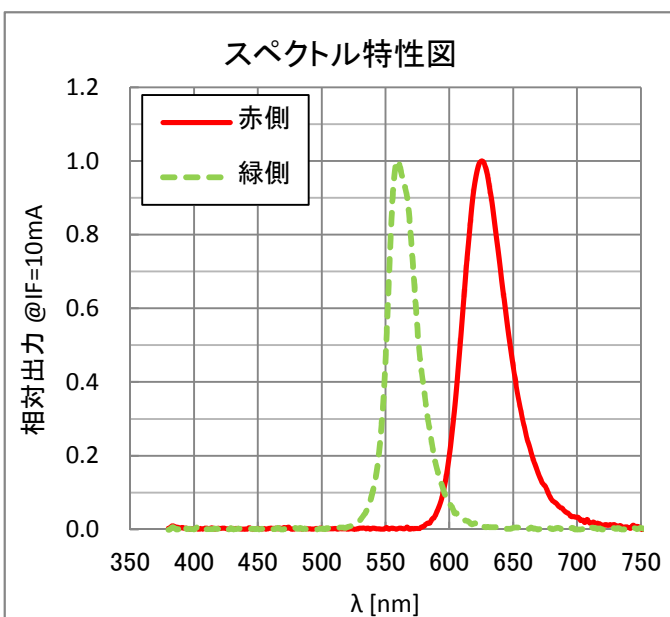
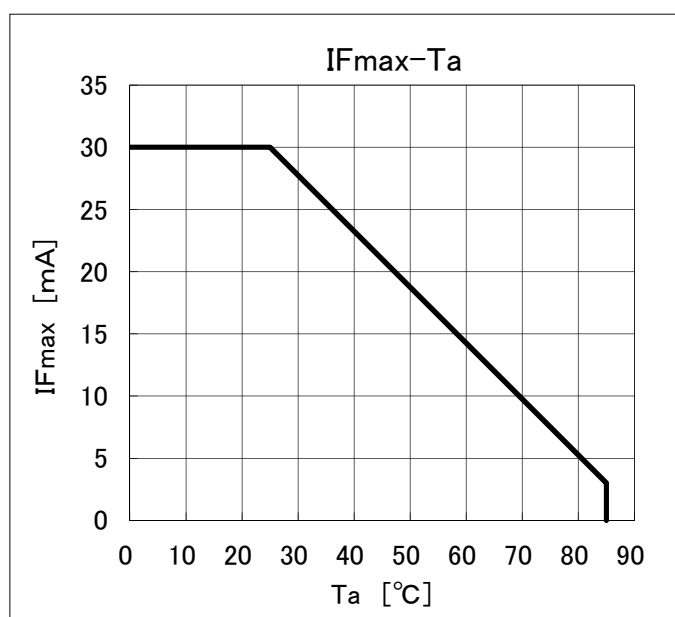
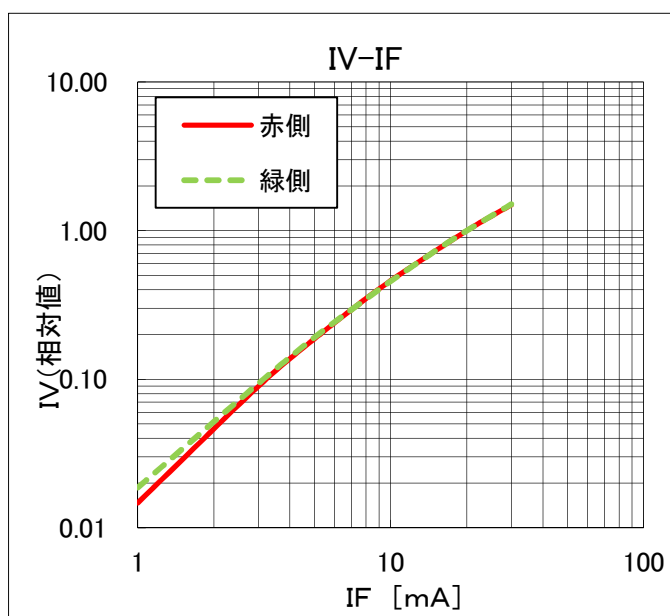
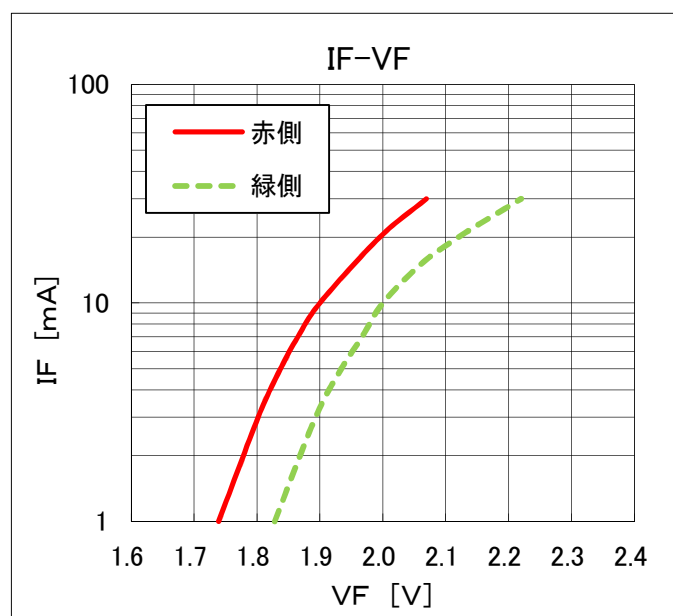
●電気的・光学的特性 (Ta=25°C)

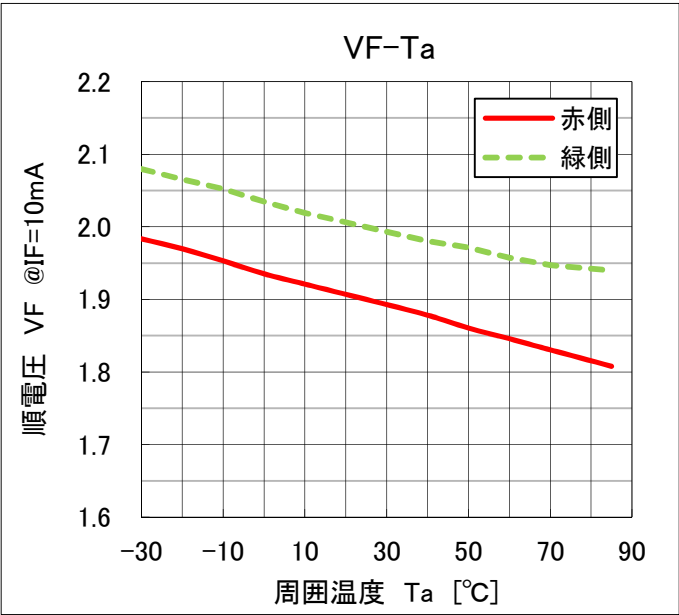
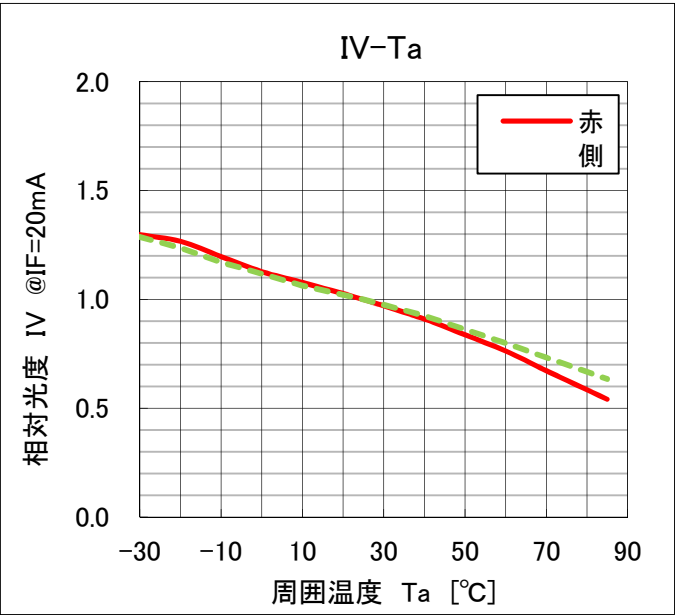
項目	記号	発光色	条件	最小値	標準値	最大値	単位
直流順電圧	VF	赤側	IF = 10mA		1.9	2.5	V
		緑側	IF = 10mA		2.0	2.5	
直流逆電流	IR	赤側	VR = 4V			10	μA
		緑側	VR = 4V			10	
光度	IV	赤側	IF = 20mA	25	65		mcd
		緑側	IF = 20mA	38	90		
ピーク波長	λp	赤側	IF = 10mA		630		nm
		緑側	IF = 10mA		560		
ドミナント波長	λd	赤側	IF = 10mA		620		nm
		緑側	IF = 10mA		567		
スペクトル半値幅	△λ	赤側	IF = 10mA		35		nm
		緑側	IF = 10mA		20		

●光度ランク (Ta=25°C)

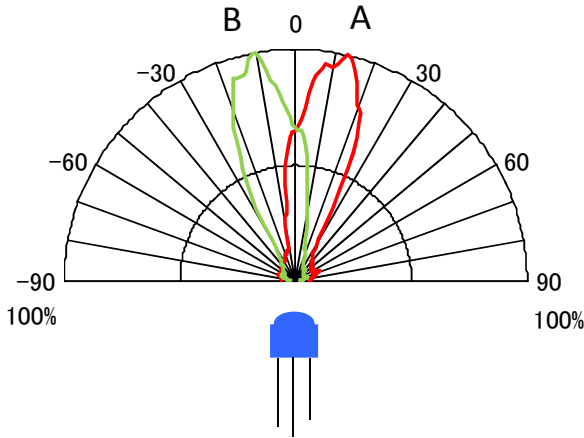
ランク Rank					
光度範囲 (mcd) Luminous intensity	45～	—	D	D	
	34～64	C	D	D	
	25～45	C	C	—	
	↑赤側 緑側→	38～70	50～92	68～	
光度範囲(mcd) Luminous intensity range					

● 諸特性データ

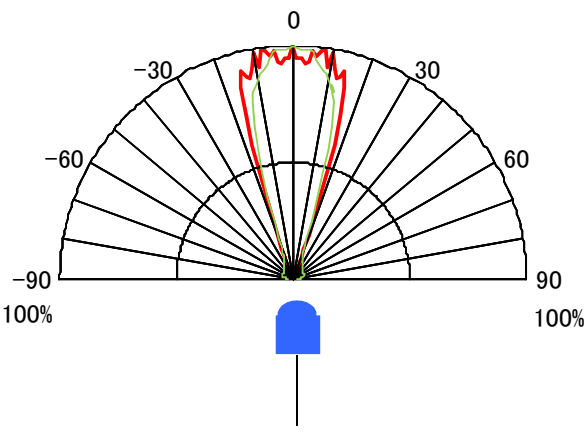




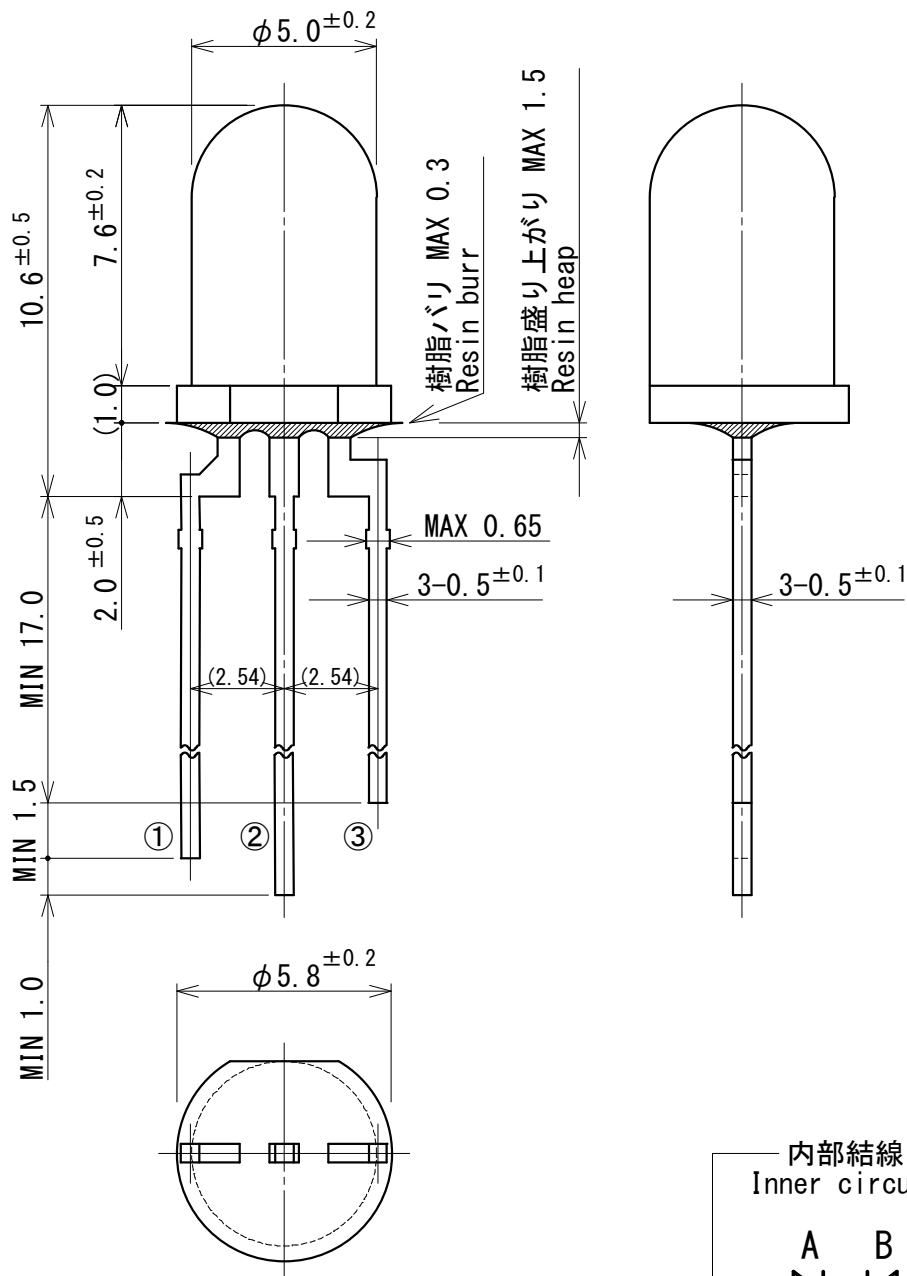
指向特性図 x方向



指向特性図 y方向



● 外形
SML1016 Series
Outline dimensions

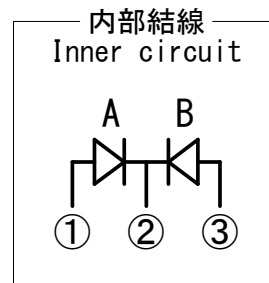


端子の材質・処理
Material & Finish of leads

レンズ樹脂の材質
Material of Lens

材質	鉄+下地メッキ
Material	Fe + Under Plating
仕上げ	半田(組成)
Finish	Solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu)

材質	エポキシ樹脂
Material	Epoxy



一般公差 : ± 0.3
Tolerance

● 実装について

発光ダイオードに使用しておりますエポキシ樹脂のガラス転移点は 120 ～ 130 °C 位です。
この温度を超えますと、樹脂の線膨張係数は常温時の 2 倍以上となり、樹脂は軟化しております。
この時、端子部に外力・応力が加わっておりますと、端子が動き、断線を起こす場合があります。

従って、半田付け時には次の点に注意して下さい。

半田付け後、冷却工程(常温)までの間は、LEDランプに外力、応力、過度な振動を加えないで下さい。
(端子加工品についても同様です。)

- ① 半田付け寸法 溶解半田面から、樹脂底面までの距離を 2.0 mm 以上離すこと。
- ② 半田ディップ プリヒート: 90 °C 以下(基板裏面)、120 秒以内。
半田槽 : 250 °C 以下(半田温度)、5 秒以内。
- ③ 半田こて : 350 °C 以下(こて先温度) 3 秒以内。

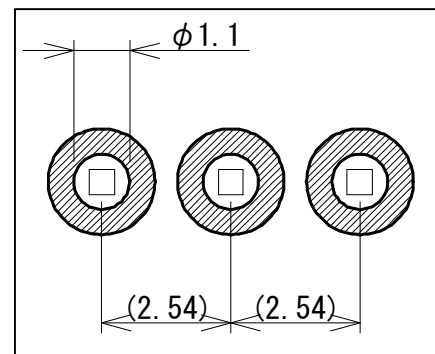
同一基板上にチップ部品等が混在する場合には、LEDランプの実装はチップ部品等の接着剤硬化後に行ってください。やむを得ずLEDランプの実装後に接着剤硬化を行う場合には、LEDランプに外力、応力、過度な振動を加えない状態で下記の条件にて実施して下さい。

熱硬化温度: 120 °C 以下 硬化時間: 60 秒以内

ご使用になるLEDのリードピッチと基板穴ピッチは同一にして下さい。
直付け対応製品については、下記基板のご使用を推奨いたします。

推奨プリント基板: 片面基板 – 基板厚 (1.6t) – 穴径 (φ 1.0 ~ 1.1)

両面基板の場合は、スルーホール穴を使用しないで下さい。



● 信頼性項目

分類	試験項目 Test Items	準拠規格 EIAJ ED-4701	試験条件 (2色同時評価) Test Conditions (Color Testing Together)
耐久性 試験 Life Tests	連続動作 Steady state operating life	-	Ta=RT、Ifmax t=1000h
耐環境 試験 Environ- mental Tests	高温保存 High temperature storage	201	Ta=Tstgmax t=1000h
	低温保存 Low temperature storage	202	Ta=Tstgmin t=1000h
	耐湿性 Moisture Resistance	103	Ta=60±5°C、RH=90±5% t=1000h
	温度サイクル Temperature cycle	105	Tstgmin(30min)～Tstgmax(30min) 100cycles
	はんだ耐熱性 Soldering heat	301/302	T=260±5°C、t=10s、1time
	はんだ付け性 Solderability	303	T=245±5°C、t=5±1s、1time、Using flux for Pb free solder
	端子強度(引張り) Terminal strength(pull)	401	Loading weight 10N t=10s
	端子強度(曲げ) Terminal strength(bend)	401	Loading weight 5N 0 → 90° → 0
	自然落下 Drop	-	H=1m、Drop on maple board

測定項目及び故障判定基準

Measurement Item and Criterion Judge Failure

No	測定項目 Measurement Item	記号 Mark	故障判定基準 Criterion Judge Failure
1	順電圧 Forward Voltage	VF	$OK \leq V.F.S. \times \pm 20\%$
2	逆電流 Reverse Current	IR	$OK \leq U.S.L. \times 2.0$
3	光度 Luminous Intensity	Iv	$OK \geq I.V.S. \times 0.5$

*はんだ付け性試験 ... 95%以上はんだに覆われていること。

*Solderability ... The Lead shall be covered by solder at least 95%.

測定条件は仕様書による。

Tstgmax及びTstgminは絶対最大定格とする。

Ifmax及びIFPmaxは絶対最大定格とする。

U.S.L.は規格上限値とする。

V.F.S.は順方向電圧初期値とする。

I.V.S.は光度初期値とする。

Measurement conditions is based on specifications.

Tstgmax and Tstgmin is absolute maximum ratings.

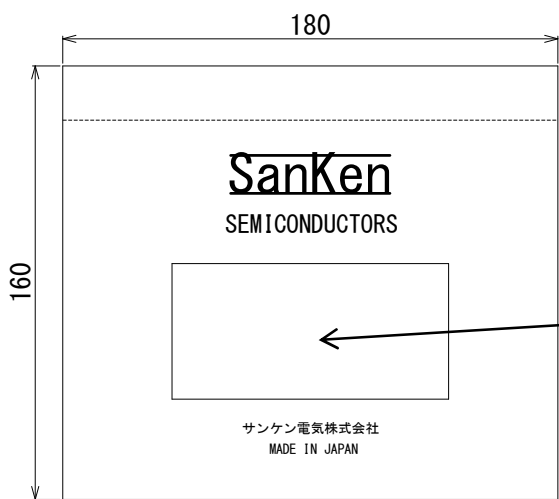
Ifmax and IFPmax is absolute maximum ratings.

U.S.L. is upper limit of standard.

V.F.S. is Initial data of VF.

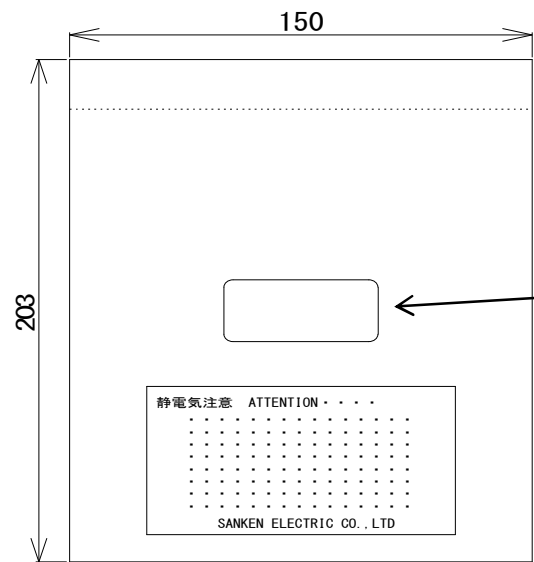
I.V.S. is Initial data of Luminous Intensity.

● 単品梱包袋仕様



対象 : GaP、GaAsP、GaAlAs、AlGaInP、
GaN on Siチップ
梱包材 : ビニール袋
数量(最少梱包単位) : 500個

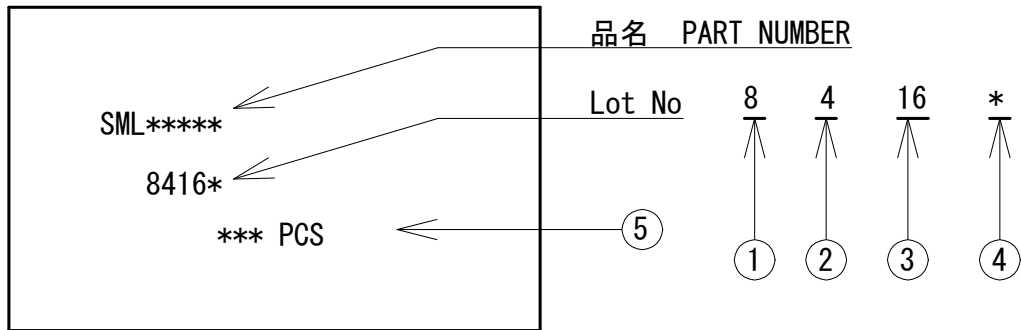
表示ラベル: 下図参照



対象 : InGaN、GaN系チップ
梱包材 : 帯電防止袋
数量(最少梱包単位) : 200個

表示ラベル: 下図参照

表 示 : 下図表示ラベルを張り付ける。



- ①西暦末尾、②月(1月～9月→数字、10月→O、11月→N、12月→D)
③日、④光度ランク、⑤数量(最少梱包単位)

● テーピング梱包箱仕様

品名表示は下図に示す様に入れる。
取り出し方向は矢印側で、製品向きは①端子側（製品外形図参照）が先行となります。
先行端子側の発光色は色シールと同系色となります。

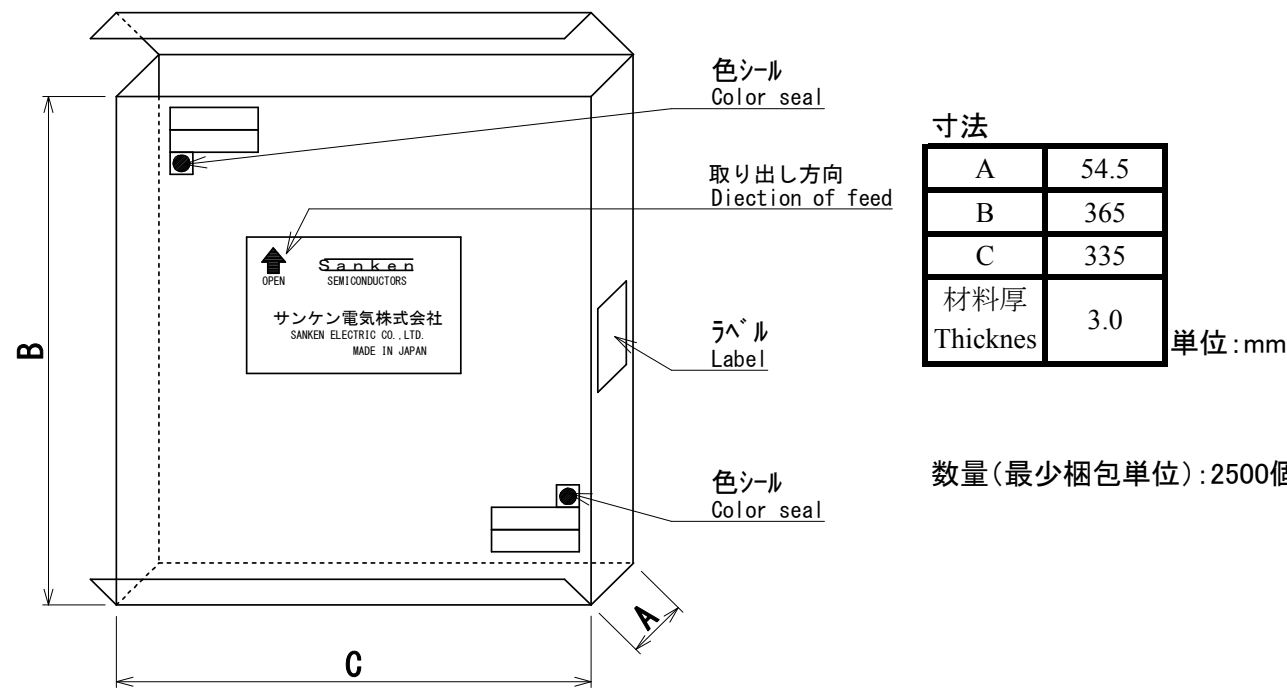


表 示 : 下図表示ラベルを張り付ける。

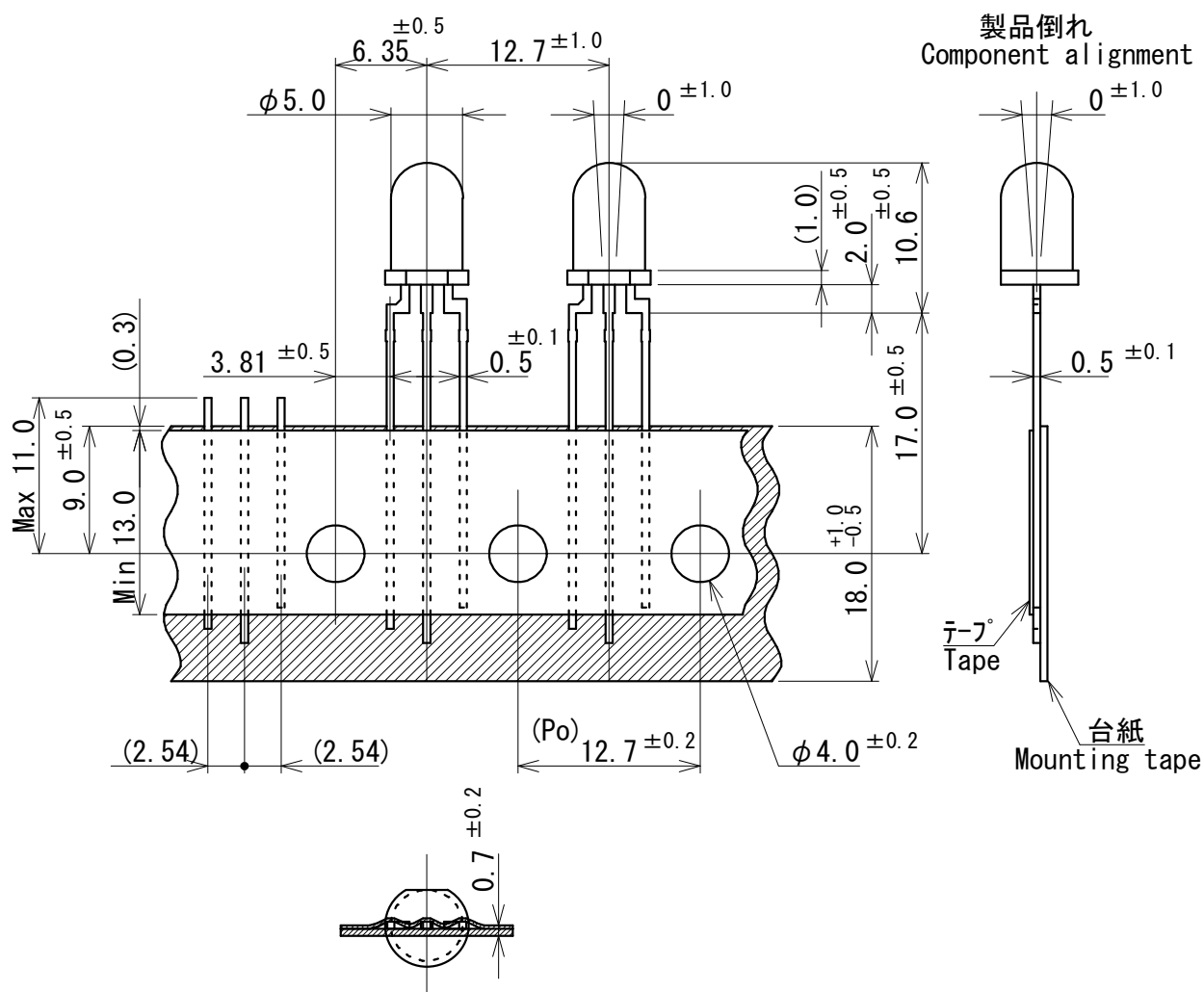
MODEL	SML**** TP*	品名	PART NUMBER
	Pb フリー	Pbフリー表示	Mean Pb-Free
LOT NO	1920*	ロットNo	1 9 20 *
QUANTITY	**** PCS	⑤	① ② ③ ④
SANKEN ELECTRIC CO			

- ①西暦末尾、②月（1月～9月→数字、10月→O、11月→N、12月→D）
③日、④光度ランク、⑤数量（最少梱包単位）2500個

● テーピング外形図

SML1016 TP4 Series

Outline dimensions



(Po) : 累積ピッチ誤差は、20ピッチにつき ± 1.0

Cumulative pitch tolerance shall not exceed $\pm 1.0\text{mm}$ over 20 consecutive pitch

一般公差：±0.3
Tolerance

● 注意事項

- ・本書に記載されている内容は、改良などにより予告なく変更する事があります。ご使用の際には、最新の情報であることをご確認の上、別途納入仕様書の取り交わし願います。
- ・本書に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について、当社は一切責任を負いません。
- ・本書に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の責任に於いて検討・判断を行ってください。
- ・当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等が発生させないよう、使用者の責任に於いて装置やシステム上で十分な安全設計および確認を行って下さい。
- ・本書に記載されている製品は、一般電子機器(家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など)に使用されることを意図しております。
高い信頼性が要求される装置(輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防犯装置、各種安全装置など)への使用をご検討の際には、必ず当社販売窓口へご相談及び納入仕様書の締結をお願いします。
極めて高い信頼性が要求される装置(航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など)には当社の文書による合意がない限り使用しないでください。
- ・本書に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。
- ・本書に記載されている一部の製品にはガリウムヒ素(GaAs)が使用されています。
当該製品を焼いたり、砕いたり、化学処理をした液体・気体を吸引、誤飲すると危険です。
- ・当社物流網外での輸送、製品落下等によるトラブルについて当社は一切責任を負いません。
- ・本書に記載された内容を文章による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。